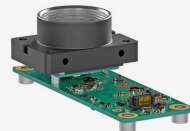


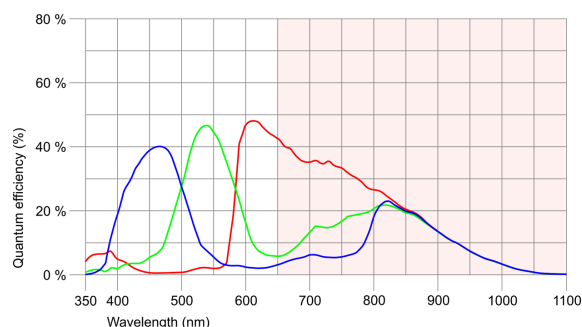
■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	0.5 MP
有効画素数	0.53 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	832 x 632 ピクセル
アスペクト比	4:3
ADC	10 bit
色深度 (カメラ)	10 bit
光学センサークラス	1/3.6"
撮像面積	3.840 mm x 2.880 mm
光学センサーの対角	4.8 mm 1/3.6"
画素サイズ	4.8 μm
CRA (主光線角)	1.7 °
メーカー	Onsemi
センサーモデル	NOIP1SE0500A-QDI
ゲイン (マスター/RGB)	16x/16x
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	256 / 2
AOI 画像の高さ、ステップ幅	2 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 2
ピンニング水平	-
ピンニング垂直	-
ピンニング手法	水平: 加算 / 垂直: 加算
ピンニング係数	-
デシメーション(サブサンプリング) 水平	-
デシメーション(サブサンプリング) 垂直	-
デシメーション(サブサンプリング) 手法	M/C 自動



モデル

フレームレートフリーランモード	408 fps
フレームレートトリガー（連続）	408 fps
フレームレートトリガー（最大）	408 fps
露出時間（最小～最大）	0.045 ms - 2000 ms
ラインレート・トリガーモード（ラインスキャン）	8035 1/s
1フレームあたりのライン数（ラインスキャン）	8000
消費電力	0 W - 0 W
画像メモリ	128 MB

環境条件

PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。

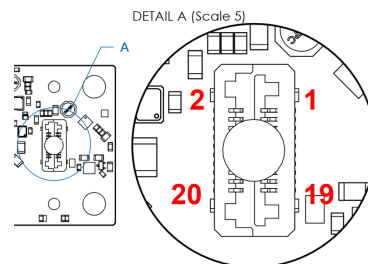
動作時の許容デバイス温度	0 ° C - 55 ° C / 32 ° F - 131 ° F
保管時の許容デバイス温度	-20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % - 80 %

コネクタ

インターフェースコネクタ	Samtec LSHM 20pol
I/O コネクタ	20 ピンヘッダー（Samtec LSHM-110-L02, 5-L-DV-A-N-K-TR）
電源	USB ケーブル

ピン割り当て I/O コネクタ

1	入力電源（VCC）、5 V DC USB
2	接続しない（今後使用する予定）
3	入力電源（VCC）、5 V DC USB
4	接続しない（今後使用する予定）
5	USB 2 データ（-）
6	I2C SDA（信号データ）3.3 V
7	USB 2 データ（+）
8	I2C SCL（信号クロック）3.3 V
9	接地（GND）
10	オプトカブラなしのトリガー入力 3.3 V
11	USB 3 TX（-）
12	オプトカブラなしのフラッシュ出力 3.3 V 8 mA
13	USB 3 TX（+）
14	汎用入出力（GPIO）1、3.3 V
15	接地（GND）
16	汎用入出力（GPIO）2、3.3 V
17	USB 3 RX（-）
18	接続しない（今後使用する予定）
19	USB 3 RX（+）
20	出力電圧、5 V（900 mA - カメラの電流はセンサーによって異なる）



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	-
外形寸法	84.0 mm x 40.0 mm x 29.7 mm
重量	41 g
ハウジング素材	-

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	–
	Denoiser	✓
	Long exposure	–
	Line scan	✓
フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	✓
画像調整	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	✓
	Color correction	–
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	Y
統合画像処理	Pixel formats	BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	
その他	Chunks	–
	Sequencer	–
	Events	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.6